

# 编辑计划

	FEB / MAR	APR / MAY	JUN / JUL
	出版: Mar 15 广告: Feb 1 物料: Feb 8 投稿: Feb 15	出版: Apr 25 广告: Apr 10 物料: Apr 18 投稿: Mar 30	出版: Jun 9 广告: May 25 物料: Jun 1 投稿: May 11
封面故事	检测/测试测量	材料	3D集成/异构集成
技术专题	先进封装	光刻	芯片设计 / 软件 / 工具
专栏	硅光技术/光子集成电路	先进工艺设备/先进工艺控制	晶圆传输、检查、清洗
特别报告	AI, IoT, 5G应用	功率电子	IP, Chiplets, SoC, SiP, PoP.....

	AUG / SEP	OCT / NOV	DEC / JAN
	出版: Aug 18 广告: Aug 4 物料: Aug 11 投稿: Jul 20	出版: Oct 25 广告: Oct 11 物料: Oct 18 投稿: Sep 27	出版: Dec 22 广告: Dec 8 物料: Dec 15 投稿: Nov 24
封面故事	智能制造/ 数据分析设备/ 制造执行系统	ALD / ALE 沉积 / 刻蚀	封装 / 组装
技术专题	微机电系统 / 传感器	材料	后道工艺技术
专栏	存储器	OLED/显示技术	自动化 / 厂务 / 洁净室
特别报告	供应链/ 国产化 / 可持续性	自动驾驶 / 电动汽车	关键子系统

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
● 电子快讯计划	12 31	9 23	9 30 16	13 27	11 25	8 29 16	13 27	10 31 17	14 28	12 26	9 30 16	14 28
● 资源中心												

## 展会派发

### FEB / MAR

- XMIPE, 4/21-23

### APR / MAY

- SENSOR EXPO 2023 Shenzhen, 5/16-18
- SNEC International PV Power Expo, Shanghai, 5/24-26

### JUN / JUL

- EDICON China, Beijing, 5/26
- Chip China/ STCon, Suzhou, June
- Embedded World China, Shanghai, 6/14-16
- SEMICON China, Shanghai, 6/29-7/1
- SEMICON West, San Francisco, 7/11-13
- Nepcon China/ EMT China, Shanghai, 7/19-21

### AUG / SEP

- Power China 2023, Guangzhou, 8/8-10
- CIOE, Shenzhen, 9/6-8
- SEMICON Taiwan, Taipei, 9/6-8

### OCT / NOV

- Nepcon Asia, Shenzhen, 10/11-13